平成27年度 日本保全学会東北・北海道支部 講演会

溶かさない成膜・接合技術と廃止措置への取り組み

東北大学 大学院 工学研究科 附属先端材料強度科学研究センター (旧 附属エネルギー安全科学国際研究センター)

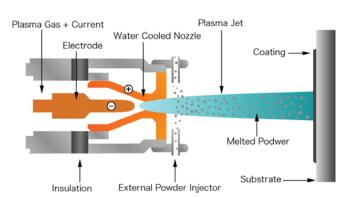
市川 裕士. 小川 和洋

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

溶射とは

燃焼又は電気エネルギーを用いて溶射材料を加熱し、溶融又はそれ に近い状態にした粒子を素地に吹き付けて皮膜を形成する

JIS規格 溶射用語 (JIS H 8200:1998)

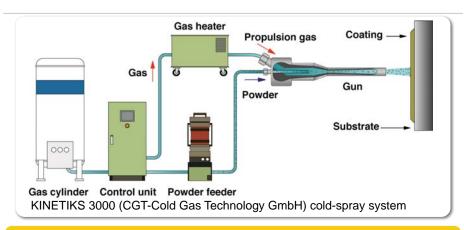


本日の発表内容

- ・溶かさない成膜・接合技術
 - 溶かさない溶射=コールドスプレー法
 - その特徴
 - 適用検討例
 - ・メカニズム検討
- ・廃止措置への取り組み

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

コールドスプレー法



The cold spray technique uses high velocity gas flow to be deposited **small solid particles** to the substrate.

Impact velocity: 500-1500 m/s, Particle size: several dozen µm

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

Thick deposition



Cold-sprayed thick depositions (Given by PLASMA Giken, Japan)

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

コールドスプレー法の特徴

- 1. 装置が比較的シンプル. 市販の要素部品が利用可能なため、コストの低減.
- 2. 溶融や液体から固体への変化の回避
- 3. 供給した粒子の大きさ (結晶粒の成長がなく、微小結晶構造の残存が可能)
- 4. ち密な皮膜
- 5. 高い生産性
- 6. 厚膜形成が可能
- 7. 密度、熱および電気伝導率が高い皮膜
- 8. 基材への入熱量が抑制

成膜に成功した材料

アルミニウム、銅、亜鉛、鉄、ステンレス、ニッケル、ニッケル基超合金 一部酸化物系セラミックス、ポリマー etc

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

コールドスプレー装置

低圧型コールドスプレー装置

高圧型コールドスプレー装置





装置の特徴	小型軽量	据え置き
期待されるアプリケーション	On-site 補修	LPPSの代替
粒子速度	低速 (300-500 m/s)	高速 (500-1500 m/s)
作動ガス	Air	He, N ₂ gas
ガス圧力	6 bar	30 bar
ガス温度	Up to 350 °C	Up to 600 °C
成膜効率	低い (10%以下)	極めて高い (95%)
対象材料	軟質金属材料のみ (Al, Cu etc.)	幅広い金属 (Al, Cu, to WC, Ni alloy etc.)

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

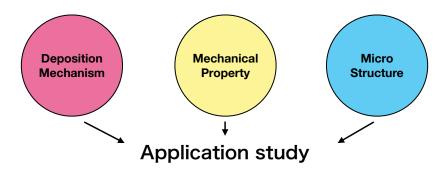
想定されるコールドスプレーの適用部位

発電プラントにおいて想定されるコールドスプレー適用部位

適用部位	適用技術	
発電用ボイラ (加熱器)	高温耐食性皮膜, 肉盛り補修	
ガスタービン (タービン翼)	MCrAIY系耐熱皮膜, 肉盛り補修	
蒸気タービン (ノズル, タービン翼)	サーメット系超硬質皮膜 超高温タービン翼皮膜、肉盛り補修	
各種弁類 (弁体, 弁座)	耐食・耐磨耗皮膜, 肉盛り補修	

東北大学での取組み

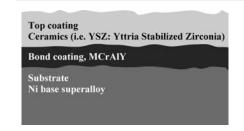
- ・コールドスプレー法によって従来は作製できなかったさまざまな構造部材作 製の可能性が広がっている。このコールドスプレー法を実用化するためには、 成膜メカニズム、機械的特性の把握、微視組織の解明が必要不可欠である.
- ・本技術の実機適用・実用化のための基盤研究
- 本材料に対するアプローチを通して材料科学の発展につなげる。



Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

実用材料への適用検討例:熱遮へいコーティング(TBC)ボンドコート材

MCrAIY コーティング



MCrAIY M (Ni and/or Co) + Cr, Al, Y

高い耐高温酸化特性

MCrAIY コーティングは従来、減圧プラ ズマ溶射などの「溶射」によって施工 => 高いコスト、低い生産効率...



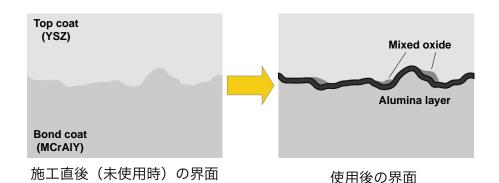
TBC coated turbine blades (Bond coat: MCrAIY)

コールドスプレー法の適用

コスト改善 さらなる付加価値の創生

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

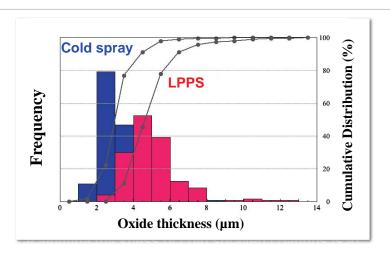
TBC損傷メカニズム|MCrAlYの高温酸化



Required properties for bond coating (MCrAIY)

- Lower oxidation rate
- Lower mixed oxide formation

Alumina thickness distributions of 100 hours at 1100°C exposed MCrAIY coatings



Blue: Cold Spray Red: LPPS

TBCボンドコートへの適用可能性

- ・コールドスプレー法にてMCrAIYコーティングの作 製も可能である。
 - ・非常に緻密である
 - 良好な酸化挙動を示す
 - アルミナ皮膜成長速度が低い
 - ・混合酸化物の生成量が少ない
- 実機適用に非常に期待が持てる材料である

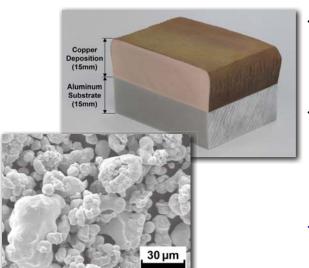
Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN



コールドスプレーの成膜メカニズムと 機械的特性の検討

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

コールドスプレーで作製した積層体の機械的特性



供試材

皮膜:銅

水アトマイズ粉 (平均粒径37 um)

• 基材:アルミニウム (A5052)

施工条件

プラズマ技研工業(株)製、PCS-304

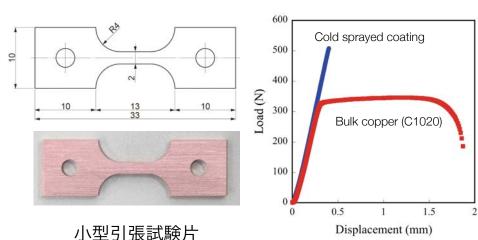
・ ガス温度:800 ℃ ガス圧力:3 MPa 作動ガス:N₂

· 熱処理条件

· 温度:500.700°C

熱処理時間:10時間

コールドスプレー銅皮膜の引張試験 (1)



13

コールドスプレー銅皮膜の引張試験 (2)

Cold sprayed coating



Bulk copper (C1020)

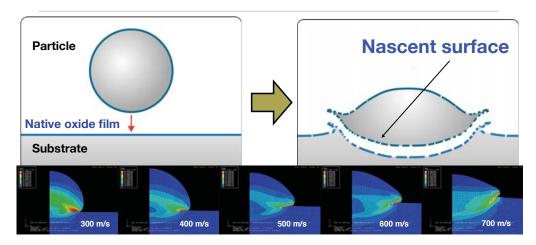


Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

17

19

成膜過程における粒子変形

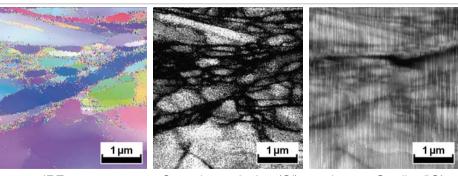


塑性変形は一様ではなく、「外周部」「追突した粒子」で大きく変形が生じる。 不均一な微細化は塑性変形量に対応していると考えられる。

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

コールドスプレー皮膜のEBSD結果(3)

皮膜中のどの部分が特に微細化しているのか?



- IPF map
- Confidence Index (CI)

Image Quality (IQ)

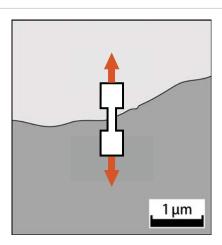
- ・CIは信頼性指数であり、方位の算出が正しく行われているかの指標となる.
 - 転位、ボイド、粒界などではその回折強度が低下しCI値が低下する。
 - ・塑性変形に伴う結晶の微細化によって、その周囲は転位などの欠陥が多い界面を形成し、この領域が広くなることでアモルファスを形成する微細化機構が考えられる。
- ・IQは回折で得られた菊池線の明瞭さ(強度)を表す指数であり、原子配列の規則性を表す.
 - ・IQマップとCIマップではほぼ同様の傾向を示しており、粒界近傍やアモルファス領域において原子配列が不規則になっていることがわかる。

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

18

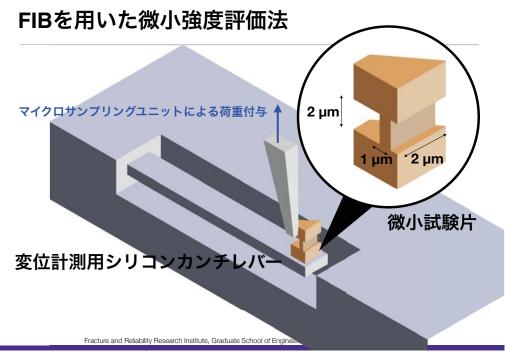
微小領域の強度評価の取り組み

FIBを用いた微小強度評価法



In order to understand the dominant factor of macro mechanical property, It is necessary to know relationship between the interface structure and local mechanical property.

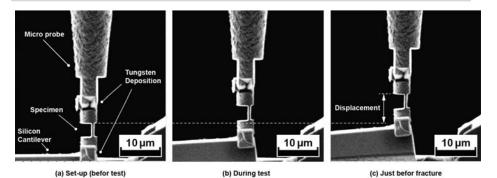
微小領域の強度評価の取り組み



(溶かさない)接合・成膜の本質

- ・<u>外力</u>を加えて<u>材料表面</u>を<u>不安定な状態</u>にする
 - 材料表面:接合に寄与しているのは材料のごく表層部
 - ・不安定な状態:酸化皮膜が除去され、活性な状態
- ・安定化する際に接合が生じる
- ・本質的にはきわめて小さなエネルギで接合・成膜が可能
 - より低いエネルギでの接合ができる可能性!

微小引張試験による接合界面強度評価



Cantilever: 120 x 6 x 15 µm Spring constant: 80±3 N/m

Displacement measurement accuracy: ±72 nm

Area measurement accuracy: 4.7×10⁻¹⁵ m⁻²

Accuracy of stress evaluation: 4.9 MPa

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

22



廃止措置への取り組み

廃止措置のための格納容器・建屋等信頼性維持と廃棄物処理・処分に関する基盤研究 および中核人財育成プログラム

補修技術開発TG(遠隔操作対応構造物補修技術開発)

- ・タスクグループのミッション
 - ・廃炉までの間、腐食などによる損傷を抑えるための耐食皮膜(予防保全技術)の確立
 - ・劣化・損傷した格納容器・建屋等の補修・補強技術の開発
 - ・穴あき部の封止技術の確立
- ・水中で遠隔操作により成膜・補修できる技術の開発
 - ・水中施工:水を除去する技術 or 水中で直接施工する技術の開発
 - ・遠隔操作:可搬性向上のための小型・軽量化

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN

25

まとめ

- ・ コールドスプレー法に代表される「溶かさない」成膜技術は、従来材料とは 異なる特性を持ち、非常に魅力的なプロセスである。
- その接合の本質は接合界面を活性化させることである.
- ・現在は高速ガス流を利用して粒子を塑性変形させることで活性化を実現
- ・本質的に接合に使われているエネルギはごく僅かであり、もっと低エネルギ での接合できる可能性がある。
- ・廃止措置への適用を視野に入れて、これらの本質的な接合(必要)条件を検 討し、低エネルギ化、適用材料種の拡大を進めていく

廃止措置のための格納容器・建屋等信頼性維持と廃棄物処理・処分に関する基盤研究 および中核人財育成プログラム

補修技術開発TG(遠隔操作対応構造物補修技術開発)

- ・鋼の摩擦攪拌接合 (FSW)を可能とする接合ツール材開発
- ・コールドスプレー法による炭素鋼表面成膜技術の確立
 - 技術課題
 - ・成膜は可能であるが、大量の高圧ガスを必要とする。そのため装置の大型化となり遠隔操作(ロボット等での搬送)が難しい
 - 解決への糸口
 - ・前述の通り、本質的には小さなエネルギーしか接合・成膜には寄与して いない(はず)
 - 運動エネルギー以外の方法で成膜をアシストする方法を検討
 - 低温プラズマ処理による基材表面の清浄化前処理を検討

26

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, JAPAN